





Schaumstoffplatten mit verminderter Wärmeleitfähigkeit**Publication number:** DE19907663 (A1)**Publication date:** 2000-08-24**Inventor(s):** DIETZEN FRANZ-JOSEF [DE]; EHRMANN GERD [DE];
TURZNIK GERHARD [DE]; ALICKE GERHARD [DE]; HAHN
KLAUS [DE]; MC KEE GRAHAM EDMUND [DE]**Applicant(s):** BASF AG [DE]**Classification:****- international:** C08J9/00; C08J9/12; C08L25/06; C08J9/00; C08L25/00; (IPC1-
7): C08L25/06; C08J5/18; C08J9/14; C08K3/04**- European:** C08J9/00L25; C08J9/00M; C08J9/12F; C08L25/06**Application number:** DE19991007663 19990223**Priority number(s):** DE19991007663 19990223**Also published as:** ES2197841 (T3)
 EP1031600 (A2)
 EP1031600 (A3)
 EP1031600 (B1)**Abstract of DE 19907663 (A1)**

Die Erfindung betrifft extrudierte Schaumstoffplatten mit einer Dichte von mindestens 3 cm auf Basis von Styrolpolymerisaten, die 0,1 bis 10% Kohlenstoffpartikel enthalten, wobei das Styrolpolymerisat eine Mischung von 80 bis 99 Gew.-% Standardpolystyrol und 1 bis 20 Gew.-% eines ultrahochmolekularen Polystyrols ist.

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide